(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 6. Mai 2004 (06.05.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/038068 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C23G 1/32, C23F 1/44, F01D 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/009235

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. August 2003 (20.08.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 02023394.6 18. Oktober 2002 (18.10.2002) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(71) Anmelder (nur für DE, FR, GB): OT OBERFLÄCHEN-TECHNIK GMBH & CO. KG [DE/DE]; Werkstrasse 4, 19061 Schwerin (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): OTT, Michael

[DE/DE]; Hornhof 12, 45478 Mülheim an der Ruhr (DE). REICHE, Ralph [DE/DE]; Bulgenbachweg 15, 13465 Berlin (DE). COX, Nigel-Philip [GB/DE]; Gipsstrasse 23 B, 10119 Berlin (DE). MAIER, Uta [DE/DE]; Fritz-Reuter-Strasse 40, 19053 Schwerin (DE). ZIM-MER, Ronald [DE/DE]; Burgstallstrasse 17b, 90587 Obermichelbach (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

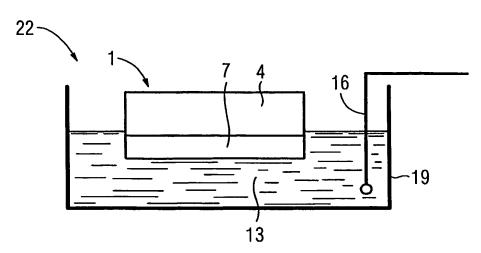
Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR REMOVING A LAYER AREA OF A COMPONENT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ENTFERNEN EINES SCHICHTBEREICHS EINES BAUTEILS



(57) Abstract: Prior art methods for removing a layer area of a component (stripping) lead to poor results since a removal, for example, ensues in a nonuniform manner. In addition, these prior art methods are time intensive. An inventive method for removing a layer area of a component consists of firstly treating the layer areas to be removed with a salt solution and then with acid, whereby in an intermediate or final step, the component is treated with a complexing agent.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Entfernen eines Schichtbereichs eines Bauteils nach dem Stand der Technik (Stripping) führen zu schlechten Ergebnissen, da ein Abtrag beispielsweise ungleichmässig erfolgt. Ausserdem sind die bekannten Verfahren zeitintensiv. Ein erfindungsgemässes Verfahren zum Entfernen eines Schichtbereichs eines Bauteils beinhaltet, dass die zu entfernenden Schichtbereiche zuerst mit einer Salzlauge und dann mit Säure behandelt werden, wobei das Bauteil in einem Zwischender Endschritt mit einem Komplexbildner behandelt wird.



1

Verfahren zum Entfernen eines Schichtbereichs eines Bauteils

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Entfernung eines 5 Schichtbereichs eines Bauteils.

In heutigen modernen Energieerzeugungsanlagen, wie z. B. Gasturbinenanlagen, spielt der Wirkungsgrad eine wichtige Rolle, weil dadurch die Kosten für den Betrieb der Gasturbinenanlagen reduziert werden können.

Die Möglichkeit, den Wirkungsgrad zu erhöhen und damit die Betriebskosten zu reduzieren besteht darin, Einlasstemperaturen eines Verbrennungsgases innerhalb einer Gasturbine zu erhöhen.

Aus diesem Grund wurden keramische Wärmedämmschichten entwickelt, die auf thermisch belasteten Bauteilen, beispielsweise aus Superlegierungen, aufgebracht werden, die alleine den hohen Einlasstemperaturen auf Dauer nicht mehr standhalten könnten.

20

Die keramische Wärmedämmschicht bietet den Vorteil einer

hohen Temperaturresistenz aufgrund ihrer keramischen Eigenschaften und das metallische Substrat den Vorteil der guten mechanischen Eigenschaften in diesem Verbund- oder Schichtsystem. Typischerweise ist zwischen dem Substrat in der keramischen Wärmedämmschicht eine Haftvermittlungsschicht mit der Zusammensetzung MCrAly (Hauptbestandteile) aufgebracht, wobei M bedeutet, dass ein Metall aus der Gruppe Nickel, Chrom oder Eisen verwendet wird.

Die Zusammensetzung dieser MCrAlY-Schichten kann variieren, 35 jedoch unterliegen alle MCrAlY-Schichten trotz der aufliegenden Keramikschicht einer Korrosion durch Oxidation, Sulfi-

2

dation oder anderen chemischen und/oder mechanischen Angriffen.

5

Die MCrAlY-Schicht degradiert dabei häufig in einem stärkeren Maße als das metallische Substrat (bspw. Ni-, Co basierte Superlegierung), d.h. dass die Lebensdauer des Verbundsystems aus Substrat und Schicht bestimmt wird durch die Lebensdauer der MCrAlY-Schicht.

Die MCrAlY-Schicht ist nach längerem Einsatz nur noch bedingt 10 funktionstüchtig, hingegen kann das Substrat noch voll funktionstüchtig sein.

Es besteht also der Bedarf, die im Einsatz degradierten Bauteile, beispielsweise Turbinenlaufschaufeln oder -leitschaufeln oder Brennkammerteile, aufzuarbeiten, wobei die korrodierten Schichten oder Zonen der MCrAlY-Schicht oder des Substrats abgetragen werden müssen, um eventuell neue MCrAlY-Schichten oder andere Schutzschichten und/oder wiederum eine Wärmedämmschicht aufzubringen. Die Verwendung von vorhandenen, benutzten Substraten führt zu einer Kostenreduzierung beim Betrieb von Gasturbinenanlagen.

Dabei muss beachtet werden, dass das Design der Turbinenschaufel und der Leitschaufel nicht verändert wird, das

25 heißt, dass ein gleichmäßiger Oberflächenabtrag vom Material
erfolgt. Weiterhin dürfen keine Korrosionsprodukte
zurückbleiben, die bei einer Neubeschichtung mit einer
MCrAlY-Schicht und/oder einer anderen Schutzschicht und/oder
einer keramischen Wärmedämmschicht eine Fehlerquelle bilden

30 oder zu einer schlechten Haftung dieser Schichten führen
würden.

Die EP 759 098 B1 zeigt ein Verfahren zur Reinigung von Turbinenschaufelblättern, bei dem Kaliumhydroxid verwendet 35 wird.

3

Ebenso ist es Stand der Technik, korrodierte Schichten durch Säurestrippen zu entfernen, wie es aus der US-PS 5,944,909 bekannt ist.

Die bekannten Verfahren führen oft zu keinem oder zu einem ungleichmäßigen Abtrag und sind auch sehr zeitintensiv.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, dieses Problem zu überwinden.

10 Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem vor einer Säurebehandlung eine Behandlung des Bauteils in einem Salzbad erfolgt.

Weitere vorteilhafte Verfahrensschritte sind in den Unteran-15 sprüchen aufgelistet.

Es zeigen

25

30

20 Figur 1 ein Bauteil,

Figur 2 ein Schichtsystem,

Figur 3 eine Vorrichtung, um das erfindungsgemässe Verfahren durchzuführen, und

Figur 4 ein mit dem erfindungsgemäßen Verfahren behandeltes Bauteil.

Figur 1 zeigt ein Bauteil 1, das mit dem erfindungsgemässen Verfahren behandelt werden soll.

Das Bauteil 1, das bspw. aus Metall oder einer Metalllegierung besteht, weist einen Oberflächenbereich 10 auf, der bspw. durch Korrosion, Oxidation oder in sonstiger Art und Weise degradiert ist und entfernt werden soll.

Der Oberflächenbereich 10 besteht bspw. aus einem Oxid, das bei hohen Temperaturen entstanden ist.

4

Ebenso können auch nicht degradierte Bereiche durch das erfindungsgemässe Verfahren entfernt werden.

5 Figur 2 zeigt ein weiteres Bauteil 1, das mit dem erfindungsgemäßen Verfahren behandelt werden kann.

Das Bauteil 1 besteht aus einem Substrat 4 (z. B. Nickel-, Kobalt-basierte Superlegierung) und einer Schicht 7 (z. B.

10 MCrAly), die degradiert ist und mit dem erfindungsgemäßen Verfahren entfernt werden soll.

Ebenso kann auch das Substrat 4 degradiert sein, wobei die degradierten Bereiche des Substrats 4 dann bspw. ebenfalls mit entfernt werden.

15

Bspw. in einem ersten Verfahrensschritt kann durch grobes mechanisches Vorreinigen, wie z.B. Sandstrahlen oder Strömungsschleifen ein erster Abtrag der zu entfernenden Schichtbereiche 7, 10 und/oder auch einer keramischen

20 Wärmedämmschicht, die über der Schicht 7 angeordnet ist, erfolgen.

Die Behandlung mit Sandstrahlen und/oder Strömungsschleifen kann auch zwischen oder nach den einzelnen Salz- und Säurebehandlungen oder am Ende erfolgen.

25

Dann erfolgt eine Behandlung des Bauteils 1, insbesondere der zu entfernenden Schichtbereiche 7, 10 in einem flüssigen Salzbad (Schmelze), in das zumindest die Bereiche 7, 10 des Bauteils 1 eingetaucht werden.

30 Unter dem Begriff Salze werden bspw. u.a. Verbindungen aus Metall (Metallion) und Säurerest (Säure weniger ein Wasserstoffion) also bspw. NaHCO3, Na2CO3, CaCO3 .. und/oder Basenrest verstanden.

Die Verwendung einer solchen Verbindung für das Salzbad setzt 35 voraus, dass es zu einem chemischen Angriff des Salzes auf das Bauteil 1 kommt.

5

Es kann auch das gesamte Bauteil 1, eventuell mit einer Maskierung versehen, in das Salzbad eingetaucht werden.

Das Salzbad besteht beispielsweise aus Natriumhydroxid (NaOH) oder Kaliumhydroxid (KOH) (also bspw. ein Schmelzbad, d.h. flüssig bei höheren Temperaturen als Raumtemperatur). Beide Salze können auch zusammen verwendet werden und weisen dann insbesondere ein Mischungsverhältnis von 50 zu 50 Volumenprozent auf.

10 Weitere Salzbäder sind denkbar.

20

30

Ebenso kann bspw. auch Natriumoxid (NaO₂) obigen Salzen als Sauerstofflieferant hinzugefügt werden, das den chemischen Angriff auf die zu entfernenden Bereiche verstärkt.

15 Weitere Sauerstofflieferanten sind denkbar, wie z.B. eine Sauerstoffzufuhr, Oxide oder Metalloxide.

Es können auch Behandlungen des Bauteils 1 in verschiedenen Salzbädern hintereinander vorgenommen werden.

Beispielsweise nach einer, bspw. nach jeder, Behandlung im Salzbad erfolgt eine Wässerung und/oder Trocknung.
Hierbei werden bspw. die Temperaturunterschiede zwischen Salzbad und dem Wässerungsmedium für einen Thermoschock verwendet, der den zu entfernenden Schichtbereich durch Rissbildung mechanisch schwächt.

Nach der zumindest einen Salzbadbehandlung erfolgt eine Säurebehandlung in einem zumindest ersten Säurebad, das aus einer Säure oder einem Säuregemisch besteht.

Dabei wird in einem ersten Schritt eine Säurebehandlung beispielsweise mit Salpetersäure HNO_3 und/oder Phosphorsäure H_3PO_4 durchgeführt.

Weitere Säuren (z.B. Schwefelsäure, schweflige, sapeltrige Säure, Kohlensäure, Flußsäure,...) und/oder Säuregemische sind denkbar und sind auf das jeweilige Salzbad abgestimmt.

6

Nach einer möglichen weiteren Wässerung und Trocknung erfolgt bspw. noch eine zumindest einmalige Behandlung mit Salzsäure HCl als zweites Säurebad.

Weitere Säuren für das eventuelle zweite Säurebad sind denkbar, jedoch unterscheiden die sich von den Säuren des ersten Säurebads.

Beispielsweise nach einer, bspw. nach jeder, Behandlung mit Säure erfolgt eine Wässerung und/oder Trocknung.

10

Die einzelnen Behandlungsschritte, bei dem das Bauteil mit dem Salzbad oder den verschiedenen Säuren in Kontakt kommt, sowie das Wässern und Trocknen können jeweils für sich mehrfach wiederholt werden.

15

Figur 3 zeigt eine Vorrichtung 22, mit dem das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt werden kann.

Die Vorrichtung 22 besteht aus einem Behälter 19, in dem ein 20 flüssiges Salz bzw. Salzgemisch oder eine Säure vorhanden ist.

In diese Flüssigkeit wird das Bauteil 1 eingetaucht.

Das Verfahren kann verkürzt bzw. verbessert werden, wenn eine Ultraschallsonde 16 in dem Bad 13 vorhanden ist und betrieben wird.

Figur 4 zeigt ein Bauteil 1, das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren behandelt worden ist.

30 Das Bauteil 1 weist keine korrodierten Bereiche mehr auf.

25

7

Im Folgenden sind beispielhafte Behandlungsabfolgen aufgelistet:

- 1. Strömungsschleifen
- 5 2. Salzbad oder Salzgemischbad für 1,0 Stunde,
 - 3. Phosphorsäurebad für 1,0 Stunde,
 - 4. Sandstrahlen
 - 5. Salzsäurebad für 1,5 Stunden,
 - 6. Wässerung und/oder Trocknung
- 10 7. Salzsäurebad für 1,5 Stunden,
 - 8. Ultraschallreinigung mit Komplexbildner
 - 1. Sandstrahlen
- 15 2. Salzbad für 1,0 Stunde,
 - 3. Phosphorsäurebad für 1,0 Stunde,
 - 4. Strömungsschleifen
 - 5. Salzsäurebad für 2,0 Stunden,
 - 6. Wässerung und/oder Trocknung
- 20 7. Salzsäurebad für 2,0 Stunden,
 - 8. Ultraschallreinigung mit Komplexbildner
 - 1. Sandstrahlen
- 25 2. Salzbad für 1,0 Stunde,
 - 3. Phosphorsäurebad für 1,0 Stunde,
 - 4. Strömungsschleifen
 - 5. Ultraschallreinigung mit Komplexbildner
 - 6. Salzsäurebad für 2,0 Stunden,
- 30 9. Wässerung und/oder Trocknung
 - 7. Salzsäurebad für 2,0 Stunden
- 35 1. Salzbad für 1,0 Stunde,
 - 2. Phosphorsäurebad für 1,0 Stunde,

8

- 1. Salzbad
- 2. Phosphorsäurebad
- 3. Wässerung
- 4. Phosphorsäurebad

5

- 1. Sandstrahlen
- 2. Salzbad für 1,0 Stunde,
- 3. Phosphor/Salpetersäurebad für 1,0 Stunde

10

- 1. Sandstrahlen
- 2. Salzbad für 1,0 Stunde,
- 3. Phosphor/Salpetersäurebad für 1,0 Stunde
- 15 4. Salzsäurebad
 - 1. Sandstrahlen
 - 2. Salzbad für 1,0 Stunde,
- 20 3. Phosphorsäurebad für 1,0 Stunde
 - 4. Salzsäurebad
 - 1. Sandstrahlen
- 25 2. Salzbad für 1,0 Stunde,
 - 3. Salpetersäurebad für 1,0 Stunde
 - 4. Salzsäurebad
- 30 Das Strömungsschleifen (siehe dazu DE 199 02 422A1) eignet sich besonders für Bauteile 1, insbesondere für Schaufeln von Turbinen, mit Innenräumen, bei denen degradierte Bereiche im Innenraum vorhanden sind.
- 35 Außenbereiche werden vorzugsweise sandgestrahlt, wobei dort bspw. Korund verwendet wird.

9

Dabei muss insbesondere der maximale Strahldruck und die Partikelgröße des Strahlguts eingestellt werden, um das Substrat nicht zu schädigen.

5 Für das Salzbad wird vorzugsweise ein Salz der Firma Degussa verwendet, das mit dem Handelsnamen DUFERRIT RS DGS vertrieben wird.

Oxide des Bauteils, die dem Salzbad ausgesetzt werden, transformieren sich in oxidreichere Verbindungen, die besser säurelöslich sind.

Die Ausdehnungskoeffizienten von Oxiden und Metallen sind i.a. unterschiedlich. Durch die Umsetzung der Bauteile 1 von einem warmen Salzbad in ein Abschreckwasserbad wird ein

15 Thermoschock verursacht, der Risse in dem zu entfernenden Bereich (7,11) erzeugt und diesen mechanisch schwächt bspw. durch Vergrösserung der Angriffsflächen für Salz und/oder Säure.

Dieser Thermoschock wird als zusätzliche Wirkung bei der Reinigung eingesetzt.

Bei der Abschreckbehandlung ist darauf zu achten, dass ein gewisser Temperaturgradient im Bauteil nicht überschritten wird, damit keine Risse im Substrat oder Bauteil erzeugt werden.

25

30

20

10

Als Komplexbildner wird Diammonium EDTA verwendet. Der Komplexbildner kann Metalle binden, wodurch diese entfernt werden. Die Behandlung mit dem Komplexbildner kann zwischen, vor oder nach den einzelnen Salz- und Säurebehandlungen erfolgen.

Auch hier kann ebenso eine Ultraschallsonde 16 in dem Bad 13 mit dem Komplexbildner benutzt werden, um das Verfahren zu beschleunigen.

10

Patentansprüche

20

25

- 1. Verfahren zum Entfernen eines Schichtbereichs (7,10) eines Bauteils (1),
- 5 bei dem Säure verwendet wird,

3. Verfahren nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Bauteil (1) zuerst in zumindest einem Salzbad (13)

 behandelt wird, und

 dann in einem weiteren Verfahrensschritt zumindest einmal

 mit zumindest einer ersten Säure oder zumindest einem

 ersten Säuregemisch behandelt wird,

 wobei das Bauteil (1) in einem Zwischen- oder Endschritt

 mit einem Komplexbildner behandelt wird.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass für das Salzbad (13) Natriumhydroxid (NaOH) und/oder Kaliumhydroxid (KOH) verwendet wird.
- dadurch gekennzeichnet, dass
 für das Salzbad (13) Kaliumhydroxid und Natriumhydroxid in
- einem Mischungsverhältnis von 1 zu 1 (vol%) verwendet 30 wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, dass
 35
 als Säure für das zumindest erste Säurebad (13)
 Salpetersäure (HNO₃) oder Phosphorsäure (H₃PO₄) oder eine

11

Mischung daraus verwendet wird.

- 5. Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, dass
 zwei verschiedene Säurebäder (13) verwendet werden.
- 10 6. Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, dass

 als Säure für das zweite Säurebad (13) Salzsäure (HCl)
 verwendet wird.

15

- 7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
- zuerst Salpetersäure (HNO3) oder Phosphorsäure (H3PO4) oder eine Mischung daraus, und dann Salzsäure (HCl) verwendet wird.
- 25 8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
 - eine Ultraschallsonde (16) in dem Bad (13) verwendet wird, um das Verfahren zu beschleunigen.

30

12

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

vor der Behandlung des Bauteils (1) im Salzbad (13) und/oder

nach der Behandlung im Salzbad (13) und/oder nach der ersten Säurebehandlung und/oder nach einer weiteren Säurebehandlung das Bauteil (1) mit dem zu entfernenden Schichtbereich

10 (7,10) sandgestrahlt wird oder ein Strömungsschleifen mit dem Bauteil (1) durchgeführt wird.

15 10. Verfahren nach Anspruch 1, dad urch gekennzeichnet, dass

dem Salzbad zumindest ein Sauerstofflieferant hinzugefügt wird.

20

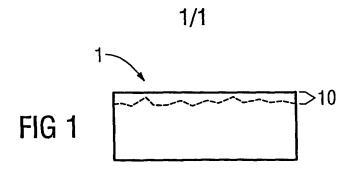
5

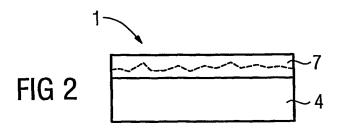
- 11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
- 25 der zumindest eine Sauerstofflieferant ein Oxid ist.
- 12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,
 dadurch gekennzeichnet, dass30
 der zumindest eine Sauerstofflieferant ein Metalloxid ist.
- 13. Verfahren nach Anspruch 12,
 35 dadurch gekennzeichnet, dass
 das Metalloxid Natriumoxid (NaO₂) ist.

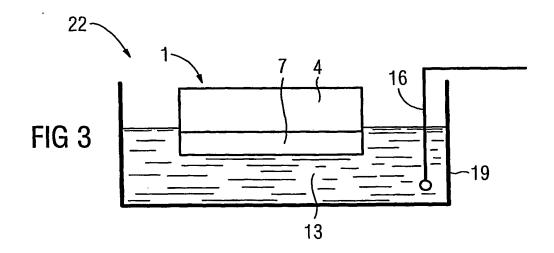
13

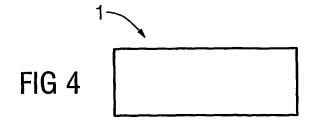
14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

in zumindest einem Zwischenschritt eine Wässerung und/oder Trocknung des Bauteils (1) durchgeführt wird.









INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 03/09235

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C23G1/32 C23F1/44 F01D5/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C23G C23F F01D Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. US 2002/074017 A1 (SCHILBE JOHN E ET AL) 1 - 1420 June 2002 (2002-06-20) paragraphs '0015!,'0017!,'0023!-'0027!; claims; figures Υ DATABASE WPI 1,2,6 Section Ch, Week 198642 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M14, AN 1986-274660 XP002228489 & JP 61 199085 A (MIYATA KOGYO KK), 3 September 1986 (1986-09-03) abstract Y US 2 710 271 A (BUCKE FERNSLER EDWARD ET 1,4,5 AL) 7 June 1955 (1955-06-07) examples -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is clied to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 25 November 2003 04/12/2003 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo n!, Fax: (+31–70) 340–3016 Mauger, J

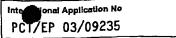


International Application No PCI/EP 03/09235

		PC1/EP 03/09235		
	otion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to	elaim No	
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Helevarit to	JEAN 1447.	
Y	US 5 575 858 A (CHEN OTIS Y ET AL) 19 November 1996 (1996-11-19) column 2, line 61 -column 4, line 47; claims; figure 3	1-1	4	
A	EP 1 213 370 A (GEN ELECTRIC) 12 June 2002 (2002-06-12) claims; examples	1-3	.4	
A	US 5 944 909 A (KAUFFMAN JERALD M ET AL) 31 August 1999 (1999-08-31) cited in the application column 4, line 10-22; claims	1-1	14	
A	US 6 132 520 A (SCHILBE JOHN E ET AL) 17 October 2000 (2000-10-17) column 1, line 26 - line 31; claims	1-3	14	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members



	nt document search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 2	002074017	A1	20-06-2002	CA DE FR GB JP	2384492		19-06-2002 24-10-2002 21-06-2002 30-07-2003 09-10-2002
JP 6	1199085	Α	03-09-1986	NONE			
US 2	710271	Α	07-06-1955	GB	713909	A	18-08-1954
US 5	575858	A	19-11-1996	DE DE EP JP SG WO	69502389 69502389 0759098 9512605 52191 9530032	T2 A1 T A1	10-06-1998 24-12-1998 26-02-1997 16-12-1997 28-09-1998 09-11-1995
EP 1	1213370	A	12-06-2002	US BR CA EP US	2002103093 0105903 2363613 1213370 2003050204	A A1 A2	01-08-2002 13-08-2002 05-06-2002 12-06-2002 13-03-2003
US !	5944909	Α	31-08-1999	NONE			
US (6132520	Α	17-10-2000	JP WO	1107867 2002521568 0006380	T	20-06-2001 16-07-2002 10-02-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ionales Aktenzeichen

PCT/EP 03/09235 A KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C23G1/32 C23F1/44 F01D5/00 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchlerter Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C23G C23F F01D Recherchiarte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffenllichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, COMPENDEX C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie® US 2002/074017 A1 (SCHILBE JOHN E ET AL) 1 - 14Υ 20. Juni 2002 (2002-06-20) Absätze '0015!, '0017!, '0023!-'0027!; Ansprüche; Abbildungen 1,2,6 Y DATABASE WPI Section Ch, Week 198642 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class M14, AN 1986-274660 XP002228489 & JP 61 199085 A (MIYATA KOGYO KK), 3. September 1986 (1986-09-03) Zusammenfassung US 2 710 271 A (BUCKE FERNSLER EDWARD ET 1,4,5 Y AL) 7. Juni 1955 (1955-06-07) Beispiele -/--Weltere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentiamilie | X| Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffertlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhalt er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werder soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit ehrer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist ausgerunit)

"O" Veröffenlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamille ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche 04/12/2003 25. November 2003 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswljk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 91 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Mauger, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interplace Aktenzeichen
PCT/EP 03/09235

		PCT/EP 03/09235	
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Telle Betr. Anspruch Nr.	
Υ	US 5 575 858 A (CHEN OTIS Y ET AL) 19. November 1996 (1996-11-19) Spalte 2, Zeile 61 -Spalte 4, Zeile 47; Ansprüche; Abbildung 3	1-14	
Α .	EP 1 213 370 A (GEN ELECTRIC) 12. Juni 2002 (2002-06-12) Ansprüche; Beispiele	1-14	
Α	US 5 944 909 A (KAUFFMAN JERALD M ET AL) 31. August 1999 (1999-08-31) in der Anmeldung erwähnt Spalte 4, Zeile 10-22; Ansprüche	1-14	
Α	US 6 132 520 A (SCHILBE JOHN E ET AL) 17. Oktober 2000 (2000-10-17) Spalte 1, Zeile 26 - Zeile 31; Ansprüche	1-14	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT Angaben zu Veröffentlichte sen, die zur seiben Patentfamilie gehören

int pionales Aktenzeichen PCT/EP 03/09235

im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) d Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 2002074017 A1	20-06-2002	CA 236459 DE 1016010 FR 281817 GB 238449 JP 200229526	07 A1 71 A1 92 A	19-06-2002 24-10-2002 21-06-2002 30-07-2003 09-10-2002
JP 61199085 A	03-09-1986	KEINE		
US 2710271 A	07-06-1955	GB 71390)9 A	18-08-1954
US 5575858 A	19-11-1996	DE 6950238 DE 6950238 EP 075909 JP 951260 SG 5219 WO 953000	39 T2 98 A1 95 T 91 A1	10-06-1998 24-12-1998 26-02-1997 16-12-1997 28-09-1998 09-11-1995
EP 1213370 A	12-06-2002	US 200210309 BR 010596 CA 23636 EP 121333 US 200305026	03 A 13 A1 70 A2	01-08-2002 13-08-2002 05-06-2002 12-06-2002 13-03-2003
US 5944909 A	31-08-1999	KEINE		
US 6132520 A	17-10-2000	EP 110786 JP 200252156 WO 000638	58 T	20-06-2001 16-07-2002 10-02-2000